MATERI TRAINING INLET





PENGERTIAN

A. DIRECT

adalah bahan baku proses yang ikut terbawa ke konsumen,yang menempel pada material

contohnya: Chip, Antena sheet, support plate, ACP, NCP

B. IN-DIRECT

adalah bahan Pendukung proses yang ikut terbawa ke konsumen,yang tidak menempel pada material

contohnya: Aluminium Bag, Desicet pac, Kardus Packing, Label dll

C. OPERATING SUPPLIES (OS)

adalah bahan Pendukung proses yang digunakan untuk kelancaran proses produksi. Apabila (OS) tidak ada maka material tidak dapat di proses dengan lancar.

contohnya: Nozzle, Aluminium Reel dll

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Antenna Sheet [ZZ00023]	7-8	COF Mounting	Sebagai tempat untuk menempelkan Chip dan Support Plate
Support Plate		COF	Sebagai pelindung Chip dengan
[MTV0060]		Mounting	Aluminium Sirkuit
ACP	Section 1	COF	Sebagai penghubung A-LSI Chip
[TAP0407CME]		Mounting	dengan Antenna Sheet
NCP		COF	Untuk menempelkan Chip pada
[TN0400ME]		Mounting	Antenna Sheet

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Glue Paste	244	COF	Untuk menempelkan Support
[CV5151A]		Mounting	Plate pada antenna sheet

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Heatproof Tape		COF Mounting	Untuk menyambungkan dummy Antenna Sheet dengan Leader / Trailer Sheet
Adhesive Tape	0	Finishing Process	Untuk menempelkan ujung Antenna sheet agar gulungan tidak kendur
Poly Ethylene [PE Bag]		Packing	PE Bag kecil untuk sample IC Card produk PE Bag besar untuk melindungi produk IC Card setelah di packing dengan aluminium pack

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Bad Mark [Black]		COF Mountung & Finishing Inspection	Sebagai tanda apabila ada produk IC Card yang NG pada proses COF & Finishing Inspection
Bad Mark [Green]		Visual Inspection	Sebagai tanda apabila ada produk IC Card yang NG pada proses Visual Inspection
Bad Mark [Blue]		Final Test	Sebagai tanda apabila ada produk IC Card yang NG padai proses Final Test

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Aluminium Pack		Packing	Untuk melindungi produk IC Card Inlet pada saat pengiriman ke customer
Plastic Tape		Packing	Untuk menyambungkan dummy Antenna Sheet dengan Leader / Trailer Sheet
Plastic Reel		All Station	Untuk menggulung produk inlet baik sebelum proses maupun sesudah proses sampai dengan ke customer

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Sample Tape		COF Mounting	Untuk menutup lubang pada antenna sheet bekas mengambil sample untuk QC check
Teflon Tape [15 mm]		COF Mounting	Untuk melindungi chip dari kerusakan dan kontaminasi NCP pada saat proses press heat
Teflon Tape [20 mm]		COF Mounting	Untuk melindungi chip dan support plate dari kerusakan dan kontaminasi GLUE pada saat proses press heat
Rubber Collet [R3 – 107]		COF Mounting	Untuk mengambil chip dari wafer expander sampai ke ACP stage

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Black Box		Packing	Untuk meletakkan dan melindungi produk IC Card Inlet pada saat pengiriman ke customer
Plastic Reel		All Station	Untuk menggulung produk inlet baik sebelum proses maupun sesudah proses sampai dengan ke customer
Testing Plate		Final Test	
Alkohol Container		Visual Inspection	Untuk menempatkan cairan ethanol yang berfungsi untuk membersihkan kotoran – kotoran yang ada pada produk

COS MATERIAL AREA COF ~ PACKING

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Binder Clip		All Station	Sebagai alat penjepit lot sheet pada roll / reel
Rubber Glove		All area	Untuk Melindungi produk dari pengaruh ESD dan kontaminasi yang disebabkan dari palm vit yang kotor
Trolley Tools		All Area	Untuk menempatkan tool-tools indirect
Adessive tape		All Area	Untuk menempelkan ujung antenna sheet ke reel

COS MATERIAL AREA COF ~ PACKING

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Kalkulator		All Area	Untuk menghitung kuantiti produk
Tweezer	TERMS.	All area	Untuk mengambil bad mark pada saat akan ditempelkan ke produk NG
Gunting	Silence.	COF & Finishing Inspection	Untuk memotong Antenna Sheet pada Leader dan Trailer

COS MATERIAL AREA COF ~ PACKING

NAMA	GAMBAR	AREA	FUNGSI
Hygro thermograph		All Area	Untuk mengecek suhu/ temperatur dan kelembaban ruangan sehingga qualitas produk terjaga dengan baik
Ethanol		All Area	Untuk membersihkan kotoran yang menempel pada antenna sheet
Wiper	TYPELABOR CO, ATT CLEAN ROOM WITHERS NH-SUPER THE REAL ENGLANDS WITH REAL ENGLANDS WITHERS WITH REAL ENGLANDS WITHERS	All Area	Untuk membersihkan kotoran / debu yang menempel pada mesin atau lantai
Cutton Bud	HU3Y-340	Visual Inspection	Sebagai alat untuk membersihkan kotoran yang nempel pada antenna sheet

DATA RECORD

☐ CHECK SHEET

adalah Lembaran kertas yang berisikan data – data material pada saat proses di suatu station / area.

Fungsi Check Sheet:

- > Untuk mengetahui kondisi mesin dan material pada saat proses
- > Sebagai bahan invectigasi apabila material yang diproses di mesin tersebut terjadi keabnormalan pada proses sesudahnya / dicustomer

DATA RECORD

CONTOH CHECK SHEET INLET

Internal Use Only

NO	Nama Document / Check Sheet	No. Document Control
1	ACP Thawing Control Check Sheet	
2	COF Mounting Check Sheet (NCP - Application - Chip Mounting)	
3	COF Mounting Check Sheet (Plate Mounting)	
4	Final Test Check Sheet	
5	Finishing Process Ammount of Management Check Sheet	
6	Glue Thawing Time Check Sheet	
7	IC CARD INLET COF Mounting Daily Report	
8	IC CARD INLET Final Test Daily Report	
9	IC CARD INLET Finishing Inspection Daily Report	
10	IC CARD INLET Oven Cure Control Check Sheet	
11	IC CARD INLET Visual Inspection Dailty Report	
12	NCP Thawing Time Checvk Sheet	

Internal Use Only

NO	Nama Document / Check Sheet	No. Document Control
13	COF Mounting Daily Process	
14	Check Sheet Grafik Pengukuran Temperature Oven Cure Inlet	
15	Manufacturing Spesification	
16	IC CARD Inlet Clean Room ~ Cleaning Check	
17	Check Sheet Room Dust Level dan Grafik	
18	Flow Chart	
19	Packing Process Check Sheet	
20	Wrist Strap Checker Check Sheet	
21	Freezer Temperature Check Sheet	
22	COF Mounting~Collet Change / Paste syringe Change Check Sheet	
23	Ionizer Inspection Check Sheet	
24	Ionizer Electrode Stick Cleaning Check Sheet	

DATA RECORD

☐ LOT SHEET

adalah Lembaran kertas yang berisikan identitas atau data – data material yang menyertai material

Fungsi Lot Sheet:

- > Sebagai identitas / data material dan panduan pada saat proses
- > Sebagai bahan invectigasi apabila material yang diproses di mesin tersebut terjadi keabnormalan pada proses sesudahnya / dicustomer

Proses Material harus berdasarkan FIFO (First In First Out) Material

DATA RECORD

IC Card Assembly Lot Sheet	DD-	MM-YYYY HH	:SS MARK CO	DE	LOT No.			Divisi	ion		PROCESS NAME		RANK (IS)	LOT-ID for chip ima	ge(IS)	Suppliers	$\overline{}$
PRODUCT NAME																	
PACKAGE CODE	DATE CO	ODE	Diffusion L	ot#	Diffusion	factory	WIP Cor	itrol	Evaluation 1	Туре	NOTICE (IS)	Group (IS)		Card No.	Pb	l	REMARI
LOT-ID	-	PACKA	GE NAME		<u> </u>		REMARI	(:	ļ	Diffus	sion Lot#	ļ		PRODUCT NAME			-
STEP NA 1 MC	DATE	TIME (IN) (OI		OPR NAME	WIP	PASS	FAIL	YIELD	REEL NO.		REM	MARK		MATERIAL (Direct)		MATERIA (Indirect	
COF_INLET		(IN) (O	(114)	(001)										(Direct)		(mairect)
BAKING_INLET 2					8												
VI/APP_INLET (3				(9)										
F-TEST_INLET		4					10										
FINISHING_INLET		5						11									
JOINT LOT FINISHING_INLET (1 Lot)																	
JOINT LOT FINISHING_INLET (2 Lot)			(6)						(12)								
FINISHING_INLET (Total)				(7)							13						
PACKING_INLET																	
POINT CHECK [COF_INLET] : ACP/NCP/GLUE Expired Time		-	G_INLET]:	/Wrinkle		-	/I/APP_IN	-	v [\neg	[F-TEST_INLE		Г	[FINISHING_	_		
Sample Chip Mount		Tempe	ature	,		Q	C Check	Sample	'		Dummy Sheet			Antenna Shee	et Waving/\	Wrinkle	
Sample Plate Mount Antenna Sheet Waving/Wrinkle		Time B	aking			Le	eader/Trai	ler	L					Take Sample Good Unit Qt Winding Gap	/		
COMMENT														<u> </u>			<u> </u>

KETERANGAN PENGISIAN LOT SHEET

- 1. Nama Proses diisi dimana material akan di proses
- 2. MC diisi untuk nomer mesin tempat material diproses
- 3. Tanggal diisi kapan material tersebut di proses
- 4. Track in diisi jam berapa material mulai di proses
- 5. Track out diisi jam berapa material selesai diproses
- 6. Operator name in diisi siapa yang memulai proses material
- 7. Operator name out diisi siapa yang menyelesaikan proses material
- 8. WIP diisi berapa total kuantiti yang akan diproses
- 9. Good diisi barapa kuantiti material bagus setelah proses

KETERANGAN PENGISIAN LOT SHEET

- 10. Fail diisi berapa kuantiti material NG (not good) setelah proses
- 11. Yield diisi berapa prosentase (%) produk bagus setelah proses
- 12. No Reel diisi nomer identitas reel yang digunakan untuk proses
- 13. Remaks diisi apabila ada sesuatu yang akan dituliskan dalam kondisi abnormal

Bagian – bagian dari lot sheet

☐ DATECODE / SERIAL NUMBER

adalah Nama / Identitas dari produk yanga berfungsi untuk mengetahui kapan material tersebut diproses

Contoh

2 C 01 C

KETERANGAN

2 = 1 digit terakhir tahun proses (2012)

C = Bulan proses selama 1 tahun
 (A ~ M) kecuali huruf " L"

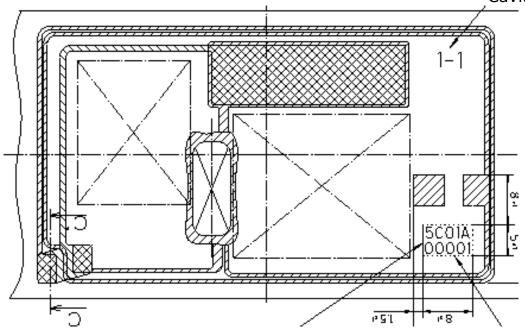
sheet selama 01 = Hari / tanggal proses selama 1 bulan

C = No mesin (Untuk PIDID adalah C)

antenna sheet selama 1 hari, dan berubah setiap harinya

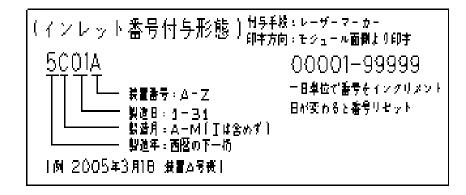
Urutan proses / unit

MARKING DRAWING DATE CODE INLET



Cavity antenna sheet

- Pada setiap unit antenna sheet sudah terdapat serial number dari supplier
- ➤ Cavity number sheetnya sampai dengan 10 seri yaitu dimulai dari 1-1 ~ 1-6, setelah 6 unit maka ganti menjadi 2-1 ~ 2-6 dst sampai 10-6



Bagian – bagian dari lot sheet

■ DOWN TIME

adalah Lembaran kertas yang berisikan data – data pada saat mesin berhenti proses (tidak menghasilkan output)

Fungsi down time:

- Untuk mengetahui berapa lama mesin tersebut berhenti dan berapa kuantiti material yang loss / hilang
- Untuk mengetahui problem yang sering terjadi agar segera diperbaiki
- Sebagai bahan investigasi apabila material tersebut terjadi keabnormalan pada proses sesudahnya / di customer

Catatan: Tuliskan kode down time sesuai aktual karena jika tidak, data waktu mesin menjadi tidak akurat dan akanberakibat salah penangan pada mesin tersebut.

DOWN TIME RECORD

STATION: MACHINE:



DATE:	(1)

			WA	KTU / LAM	A BERHEN	ITI		Noma 9	
GROUP	SHIFT	PACKAGE	Mulai (pukul)	Sampai (pukul)	Total (pukul)	Code D/T	KETERANGAN (Alasan mesin berhenti)	Nama & Paraf Operator	

















KETERANGAN:

1 : Nama mesin / area & no mesin

6: Waktu mesin mulai proses

10 : Nama Operator

2 : Group pada saat jam kerja berlangsung

7 : Total waktu berhenti

11: Tanggal down time

3 : Shift pada saat jam kerja berlangsung

8 : Code mesin tersebut berhenti

diberlakukan

4 : Nama package yang sedang di proses

9 : Karena apa mesin tersebut berhenti

5 : Waktu mesin mulai berhrnti

CODE DOWN TIME

- A = MateraL (Mesin berhenti dikarenakan tidak ada / menunggu material)
- B = Schedule down time (Jadwal penggantian bahan atau convert & set up mesin)
- C = Unschedule down time (Mesin berhenti dikarenakan oleh suatu problem)
- D = Engineering dowwn time (mesin berhenti dikarenakan sedang digunakan oleh Assembly Eng, Production Eng, Facility Eng dan Quality Control)
- E = Menunggu Man Power (Operator, Leader, BM atau PC)

DOWN TIME INLET

MATERIAL DOWN TIME

	COF MOUNTING		Oven Cure		Finishing (D - Test)
A1	No ACP/NCP/GLUE	A1	No WIP	A1	No WIP
A2	No WIP	A2	Waiting WIP from COF	A2	Waiting WIP from Final Test
АЗ	Waiting ACP (Thowing)	А3	Waiting Heat Proof Tape	АЗ	Waiting Reel Plastik
A4	Waiting NCP (Thowing)	Α	Others	Α	Others
A5	Waiting GLUE (Thowing)				
A6	Waiting WIP From Wafer Acceptance		Visual Inspection		<u>Packing</u>
A7	Waiting Alumunium Reel				
A8	Waiting Antenna Sheet	A1	No WIP	A1	No WIP
A9	Waiting Support Plate	A2	Waiting WIP from Cure	A2	Waiting WIP from Final Test
A10	Waiting Heat Proof Tape	А3	Waiting Reel Plastik	АЗ	Waiting Reel Plastik
A11	Waiting sample Tape	Α	Others	A4	Waiting Aluminium Bag
A12	Waiting Bad Mark			A5	Waiting Pink Bag
A13	Waiting Teplon Tape		Final Test (C - Test)	Α	Others
Α	Others				
		A1	No WIP		
		A2	Waiting WIP from Visual Inspection		
		АЗ	Waiting Reel Plastik		
		Α	Others		

Preventive Maintenance

B7 Start Up / Set Up Machine

B6 Shut Down

Others

Stock Taking

B8

_	_		 	 _	 	
_		1 A 1		_		ET.
		~~				

			SCHEDULE DOWN TIME		
	COF Mounting				Final Test (C - Test)
B1	5R	B15	Stock taking	B1	5R
B2	Briefing	B16	Prepared Material Plating	B2	Briefing
В3	Break time	B17	Prepared Material (Antenna Sheet)	B3	Break time
B4	Check PC	B18	Take Sample Plate Mount	B4	Change Lot
B5	Change Lot	B19	Take Sample Chip mounting	B5	Change Device
В6	Change Device	B20	Standart Sample	B6	Standard Sample
B7	Change GLUE	B21	Change Black NG Label	B7	Preventive Maintenance
B8	Change Teflon Sheet	B22	2nd Check	B8	Shut Down
B9	Change ACP	B23	Diagnostik/Kalibrasi	B9	Start Up / Set Up Machine
B10	Change NCP	B24	Re Winding Material	B10	Stock Taking
B11	Preventive maintenance	B25	Convert (By BM)	В	Others
B12	Shut Down	B26	Re Inspection (iDDD Procces)		
B13	Start Up / Set Up Machine	В	Other		
B14	Prepared Material (Mapping Wafer)				
	Oven Cure		<u>Visual Inspection</u>		
B1	5R	B1	5R	B10	Shut Down
B2	Briefing	B2	2nd Check	B11	- · · · · - · · · - · · · - · · · ·
В3	Break time	B3	Break time	B12	Prepared Material Plating
B4	Change Lot	B4	Briefing	B13	Re Inspection

B5 Change lot

B6

B8

Check PC

Cleaning Machine

Convert (By BM)

Preventive maintenance

Others

DOWN TIME INLET

SCHEDULE DOWN TIME

Packing / Vacuum

- B1 5R
- B2 Briefing
- B3 Break time
- B4 Change Lot
- B5 Change Device
- B6 Preventive Maintenance
- B7 Shut Down
- B8 Start Up / Set Up Machine
- B9 Stock Taking
- B Others

ENGINEERING DOWN TIME

- D1 Engineering / Customer sample
- D2 Evaluasi Engineering
- D3 Change Part (machine no problem)
- D4 QC Evaluasi
- D5 Facility Engineering
- D Others

WAITING MAN POWER

- E1 Waiting operator
- E2 Waiting PC
- E3 Waiting Leader
- E4 Waiting BM
- E5 Waiting Enggineering
- E Other

DOWN TIME INLET

UNSCHEDULE DOWN TIME

COF (B - Test)

C1	After NCP Sheet Time Over
C2	Angular Die

C3 Bond Head problem C4 Chip ACP Damage

C5 Chip Bonding error

C6 Chip Crack

C7 Chip Flip ProblemC8 Chip Pick Up problem

C9 Chip recognation error

C10 Chipping

C11 Clamper Problem

C12 Contamination

C13 Damage Antenna Sheet

C14 Expander problem

C15 Heater problem

C16 Inline Cure Problem

C17 Insuf GLUE

C18 Insuf NCP

C19 Ionizer Problem

C20 Loader problem

C21 Machine Hang

C22 Machine repair by BM

C23 Machine repair by Eng'g

C24 Misplaced Problem

C25 Motor Transfer Problem

C26 NCP Inspection Problem

C27 Power trip

C28 Press Head problem

C29 Scratch

C30 Sensor Problem

C31 Shifting die

C32 Skipped Die

C33 Server Connection Problem

C34 Teflon Sheet Jamming

C35 Transfer Problem

C36 Unloader problem

C37 Unmatch Qty

C38 Void

C Others

Oven Cure

C1 Temperatur Problem

C2 Setting Time Problem

C Others

Visual Inspection

C1 Camera ProblemC2 Clamper Problem

C3 Count Unmatch

C4 Damage Antenna Sheet

C5 Ionizer Problem

C6 Loader problem

C7 Machine Hang

C8 Machine repair by BM

C9 Machine repair by Eng'g

C10 Motor Transfer Problem

C11 Power trip

C12 Rail Problem

C13 Re - Inspection

C14 Re - Winding

C15 Unloader problem

C16 Unmatch Qty

C Others

DOWN TIME INLET

UNSCHEDULE DOWN TIME

	FINAL TEST		FINISHING INSPECTION		<u>PACKING</u>
C1	Can't Loading Program	C1	Can't Loading Program	C1	Foam Based Broken
C2	Count Unmatch	C2	Clamper Problem	C2	Foot Switch Problem
C3	Clamper Problem	C3	Count Unmatch	C3	Heater Problem
C4	Ionizer Problem	C4	Image Checker Error	C4	Machine Hang
C5	Loader Problem	C5	Ionizer Problem	C5	Sealing NG
C6	Machine Hang	C6	Laser Marking Problem	C6	Supply N2 Problem
C7	Machine repair by BM	C7	Loader Problem	C7	Teflon Damage
C8	Machine repair by Eng'g	C8	Machine Hang	C8	Vacuum Problem
C9	Motor Transfer Problem	C9	Machine repair by BM	С	Others
C10	Power Trip	C10	Machine repair by Eng'g		
C11	Rail Problem	C11	Power Trip		
C12	Sensor Problem	C12	Rail Problem		
C13	Server Connection Problem	C13	Sensor Problem		
C14	Tester Problem	C14	Server Connection Problem		
C15	Unloader Problem	C15	Tester Problem		
C16	Unmatch Qty	C16	Uncuting problem		
C17	Sticky antenna sheet	C17	Unloader Problem		
С	Others	C18	Unmatch Qty		
		C19	Upside Down Mark		
		C20	Welding Problem		
		С	Others		

STOCK CARD

adalah Lembaran kertas yang berisikan data stock barang / material yang masuk dan keluar.

Fungsi Stock Card:

- ~ Untuk mengetahui jumlah pengeluaran barang yang dipakai.
- ~ Sebagai data pada saat stock taking dan sebagai referensi apabila terjadi keabnormalan.

DESCRIPTION (Nama Barang)	1					
PLACE (Tempat) 2	FREEZER		PAGE			
DATE	LOT ID	IN	IN OUT		KOMULATIF	SIGN
3	4	5	6	7	8	9

- 1. Nama barang
- 2. Tempat barang
- 3. Bulan & Tanggal
- 4. Lot ID pada barang
- 5. Jumlah masuk barang
- 6. Jumlah keluar barang
- 7. Stock Lot ID yang ada
- 8. Total stock yang ada
- 9. Nama PIC

STANDARD PENULISAN

Penulisan pada data record harus menggunakan huruf cetak (tidak diijinkan menulis dengan huruf sambung)

Standard angka yang digunakan:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STANDARD KOREKSI PENULISAN

Apabila terjadi kesalahan pada penulisan di check sheet / lot sheet yang harus dilakukan adalah memberi tanda " ——" (garis dua) dan disertai paraf orang yang melakukan salah penulisan pada huruf / angka tersebut, kemudian lakukan penulisan yang benar.





Internal Use Only

